Partial English Translation for JP62-21751

Japanese Patent Application Laying-open No. 62-21751

Publication Date: January 30, 1987

Applicant: Showa Denko K.K.

1. Title of the Invention

In_2O_3 - SnO_2 SINTERED BODY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

- 2. Scope of Claims
- (1) In₂O₃-SnO₂ sintered body characterized in that particle diameters of crystals are substantially in a range of 2 μ m to 15 μ m,

an average particle diameter of the crystals is between 4 μm and 7 $\mu m,$ and

apparent relative density of the sintered body is not less than 4.5.

(2) A method of manufacturing In₂O₃-SnO₂ sintered body whose apparent relative density is not less than 4.5, the method characterized by comprising the steps of:

obtaining a calcinated mixed powder in which an In₂O₃ powder and a SnO₂ powder are mixed with each other, at least the In₂O₃ powder being calcinated at a temperature between 1200 °C and 1450 °C;

subsequently grinding the mixed powder so as for particle sizes of the mixed powder to be between 3 μ m and 6 μ m in d₅₀ (median value);

forming the resultant mixed powder in a shape; and sintering the shape.

3. Detailed Description of the Invention

Industrial Applicability

The present invention relates to In₂O₃-SnO₂ (hereinafter referred to as ITO) sintered body and a method of manufacturing the same.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A)

昭62-21751

@Int_Cl.4 C 04 B 35/00 識別記号

厅内整理番号 7412-4G

❷公開 昭和62年(1987)1月30日

審查請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

In2O2-SnO2焼結体及びその製造法

②特 原日 昭60-160070

20世 昭60(1985)7月22日

⑫発 明 者 清 至 砂発 明 者 坂 井 田 敏 昭 ⑫発 明 者 平 岩 Œ

塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内 塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内 塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内

⑦発 明 者 籍 \blacksquare ①出 願 人 昭和電工株式会社 砂代 理 弁理士 菊地 精一

塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内 東京都港区芝大門1丁目13番9号

1. 発明の名称

Ing03-9n0g焼結体及びその製造法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 結晶粒径が実質的に 2~15μm の範囲にあ り、かつ平均結晶粒径が 4~7 μα からなり、見 掛比重が、 4.5以上である1m20g-SmO2蟾給体。
- (2) lngOg 粉末とSnOg粉末のうち少なくともlngOg 粉末を1200~1450℃で仮绕した混合粉末を得、次 いで粉砕して混合粉末の粒度をd50(中央値)で 3~8 μαとし、これを成形、純波することを特 敬とする見掛比重が 4.5以上であるin₂0g-SnO₂塊 結体の製造法。
- 3 . 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本・晃明は「n₂0₁-SnO₂(以下、 110という)焼箱 体及びその製造法に関する。

液晶表示案子透明電極に 170透明電機が使われ ている。 170後明電極を付ける方法として、電子 ピーム加熱法、スパッタリング法がある。その旅

有材として 110焼耕体が供せられている。

(ロ)従来の技術

從来 170姚蔚体は[a20g 粉末とSnOg粉末を混合 し、成形、姚紡してつくられている。混合別合は 合並に対しSnOoが 3~25重量%が一般に用いられ ている。この範囲が電気抵抗が低いからである。

一般に市版しているIn₂O₃ 、SnO₂にはNa、 X、 Ci、NOg 等のイオンが微量含まれていることが多 く、これは成形後の脆成では揮発しにくい。

(ハ) 発明が解決しようとする問題点

従来のように市販のIngOg 等に仕上記のように 不飽物が含まれており、これらの不純物を含む焦 蒼腹は電気抵抗が高いという欠点がある。そこで 本発明者は別に成形前に粉末を加熱して不能物を 除長する方法を提案した。

さらに、旅者において必要なことは旅者膜の厚 さが均一になるためには「TO旅籍体が均一に平面 を保ちながら附純していくことである。またこの ことは焼紡体の利用事向上にもなる。

市服のIn20g 、SnO2粉末は通常敷集社となって

いるので、軽く粉砕して質々の粒にして使用されるが、それでは焼結体の平均の結晶経は 2~3 μα となり、焼結体の密度が上らず、また均一稍 純にならない。また粉末を仮焼したものは不純物 の低下には役立つが、粉末の粒度を調整しないと 焼結体の密度が十分上らず、均一消耗の点でも十 分とは云えない。

(二) 問題点を解決するための手段

本指明者は種々研究した結果、焼結体の消耗を均一にするためには焼結体の密度を高くし、かつ焼結体を構成する結晶粒の大きさが特定の範囲にあることが必要であることを発見した。そのためには粉末を仮焼換粉砕し、特定の粒度にしたものを皮形焼成することである。

即ち、本発明は焼結粒径(直径)を実質的に**は**2~15μm の範囲とし、がつその結晶の平均径が
4~7μm からなっており、しかも焼結体の見損 比重が 4.5以上であるIn₂O₃-SnO₂焼結体である。

またその製法は[n₂0_g , Sn0₂粉末のうち、少なくとも[n₂0_g の方は予じめ粉末で1200~1450℃で

で、紹合粉末のうち In 20g を仮焼しておけばほぼ 目的は造成できる。勿論、In 20g、 Sn02 岡者を仮 焼すればなお望ましいことは云うまでもない。 阿 者を仮焼する場合は組合後仮焼してもよい。

原料粉末は、通常聚集粒となっているので仮焼前に軽く粉砕する。粉砕は不純物に汚染されないように例えば樹脂ライニング容器で同じく樹脂製のボールを使用したボールミルで行なう。粉末状態で仮焼することにより仮焼中に不純物が抜け易いばかりでなく、次の粉砕工程での粒度調整が容易となる。

仮焼はセラミック質の肥鉢に粉末を入れ、1200~1450℃に加熱して行なう。この温度が1200℃未満では不純物の揮発が不十分であり、また1450℃を越えると粉末の結晶粒径が大きく、これを用いた次の粉砕工程での粒度調節が容易でない。

仮焼の雰囲気は蒸売性でなければ、特に限定されず、大気中でもよい。仮焼時間は 5~20時間が適当である。

仮焼した駅料を使用し、次にこれを粉砕し、d 50(中央値)が 3~6 μ m の範囲とし、これを成形、焼破する方法である。

170焼結体の結晶の平均粒径が 4 μ m より小さいと焼結体の密度が上らず、また 7 μ m を越えると焼結体の無衝盤特性が悪くなる。また平均粒径がこの範囲にあっても全体の粒度の分布が広いと焼結体の熱衝撃特性が悪くなるので、全体の粒度は実質的に 2~15 μ m の範囲に納っていることが必要である。

焼結体の比重は高い程務耗が遅く、また均一精 耗の点でも望ましいことは云うまでもないが、 4.5以上あれば宝田上十分である。

次に製造法の発明について説明する。

原料粉末Kである $\ln_2 O_3$ 、 $\sin_2 O_3$ うち少なくとも $\ln_2 O_3$ は粉末で仮始する。仮始は一つには前記したような不純物を揮散させること、その二は次の粉砕での粒度異常を容易にするためである。 170 統結体は $\ln_2 O_3$ が主体をなしており、不純物の π 、粒度特性も殆んど $\ln_2 O_3$ によって定まるの

仮施したものは解除後別辞する。粉砕は不純物が入らないよう前起原料の粉砕同様樹脂ポットを人れて粉砕する。この粉砕では仮焼によってゆるく結合し塊体となっているものを解砕して個々の粒子とすること及び粒子自体が大き過ぎる場合はこれを粉砕する。この解砕は容易であるが、 拉内酸砷は容易でないので破砕条件を過酷にしたり、長時間粉砕等の手段を採ることが必要である。

このように粉砕後の粒子径を調整し、粒度*必*分 4rの d_{50} (中央値)を $3\sim 6$ μ の の範囲に入るようにする。そしてさらに望ましくは 1μ の 以下が $30\sim 40$ π ± 20 の ± 20 の

物品して得た粉末は次に成形、焼成工程に移 す。成形は粉末に PVA、 PBC等の一次結合材水溶 液を少配加えて湿調し、企型に入れ加圧下で行な うが、圧力が均等にかかるようにラバーブレスに より行なうこともできる。圧力はいずれの場合も 1~2 トンノcmあれば十分である。

成形体は1000~1400℃程度で焼成して焼箱体と

する・焼結は加圧下で行なうことも可能である。 が、常圧でも十分な強度、耐熱衝撃性の焼結体が 得られる。焼成の雰囲気は前記仮説同様大気中で よい。

このようにして初られた挽結体はその結晶の平均段が 4~7 μm の範囲にあり、そして実質的に結晶径は 2~15 μm の範囲内にある。また焼結体の見掛比重は 4.5以上である。

(水) 実施例

樹脂製ポットに市販の[a₂0₃ 及びSaO₂を入れ、 製 同性のボールで0.5 時間混合粉砕した。SaO₂の是 は合母に対し 5重量%である。

この紹合物をAi203 質匣鉢に移し、大気中1400でで15時間仮焼した。得られたものは容易に解砕できる程度の塊体であった。

この 域体を上記 间様の ポットに入れ、ポール で 解 辞 後 、 さ ら に 20 時 間 粉 砕 し た 。 そ の 結果 得 られた 粉末の 粒度 は d ₅₀ (中央値) が 5 μ m 、 1 μ m 以下が 34 重量 % 、 d _{Top} (最大径) が 30 μ m で あった。

第 1 表

		仮焼温度	仮焼後の粉砕	左の粉砕後の粒度 l μs 以下、d ₅₀ . d _{Top}
実施例		1400 °C	20Hr	34% 5 m 30 m
比較例	1	なし	-	70% < 1 m 8 m
冏	2	1100 10	20Hr	45% 3 µ = 24 µ =
围	3	1500 °C	なし	17% 8 μ n 192 μ n

この比較例の粉末を用いて、実施例と同様にして焼結体を得た。これらの実施例、比較例の特性を第2次に示す。

邓 2 凌

		焼結体の結 分 和 範 囲.		焼結体の見用比重
实施例		2~15	5	4.9
比較例	1	1.0~2.0	1.5	3.7
阿	2	1.0~8	3	1.0
[8t]	3	2~20	8	4.6

この粉末に少量の PVA(ポリピニルアルコール)水溶液を添加、配合した後、金型に入れ、 Iトン/ cmの圧力下で成形した。成形体の大き さは直径 4インチ、厚さおインチである。

成形体を上記と同じ壁林に入れ、1300℃、 2時間、大気中で遊戯した。

比較のため、上記においてIn20g-Sa02混合物末を粉砕のみで仮焼しないもの(比較例 1)、仮焼温度を1400での代りに1100でにしたもの(比較例 2)、その外は実施例 1 と阿様の方法で焼結体を得た。

また上記で1400℃の代りに1500℃とし、かつ仰 られたものは解砕するのみで、粉砕を行なわな かった。その他は何様である(比較例3)

このようにして得られた成形前の粉末の特性を 実施例と併せて第1表に示す。

(以下余白)

これらの焼鯖体をターゲットにしてスパッタリングによってガラスな板上に ITO膜をつけ、その 数性を確定した

(a) スパッタリング条件

到遠真空圧	5 × 10 -6 Tarr
スパッタガス	Ar(5N)
スパッタ圧	5 × 10 ⁻³ Tarr
スパック仙力	200 W
10年 利用	15 分
ガス基板温度	名型

(b) 膜特性

				भ स	光透過率	" 饱気抵抗	
				(400	~ 700na)	(Q · cm)	
			(#	ラス	花板込み)		
¥	應	M	1		80	9.5×10 ⁻⁴	
It	皎	61	1		78	2.1×10 ⁻³	
	ø		2		8 0	1.8×10^{-3}	
			3		0.8	8.4×10, ⁻⁴	

上記のように比較例1、2のものは電気振抗が 耐く、また消耗も不均一であった。比較例3は電

特開昭62-21751 (4)

(へ)発明の効果

昭和80年 8月23日

In203-Sn02焼結体中の結晶粒径を特定範囲に関係し、見掛比低を上げることにより、これから優れた特性の皮膜を得ることができる。またこの焼結体は原料粉末の仮焼、粉末の粒度調整により容易に製造することができる。

特許出願人 附和電工株式会社

代 理 人 弁理士 菊地精一

特許庁長官 宇賀 遊邸 殴

事件の表示
 昭和80年特許顧第180070号

2.発明の名称

In203-SnO2焼結体及びその製造法

3. 補正をする者

住所 東京都港区芝大門一丁目13番 8号

名称 (200) 昭和范王株式会社

代褒者 岸 本 泰 廷

4 . 代理人 (郵便番号 105)

居所 東京都港区芝大門一丁目13番 9号

昭和電工株式会社內

電話 東京 432-5111番 (大代表)

氏名 (7037) 弁理士 菊 地 精



方式 審查

5 . 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。

8. 補正の内容

明細書路 2頁路 8行目に「Ci」とあるのを 「Ci」と訂正し、「NOg」の次に「、SO₄」 を加入する。